

2023-2029年中国键合铜丝 产业发展现状与市场年度调研报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国键合铜丝产业发展现状与市场年度调研报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202308/395188.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

键合丝作为电子封装重要的基础材料之一，其功能是实现半导体芯片与引脚的电连接，起着芯片与外界电流、信号导入及导出的作用。电子产品小型化、模块化以及高集成化的发展趋势，要求键合丝具有更加优异的力学性能和加工性能等。世界上较早关于键合铜丝的专利于1986年公布，自2009年铜丝开始尝试取代金丝以来，键合铜丝的出货量比例已经于2016年攀升至51%，键合金丝却从2007年封装用键合丝出货量占有比例的93%下降至2013年的50%以内。采用铜丝取代金丝进行键合，不但降低了至少2/3的封装成本，还保证了键合丝的力学性能和导电导热性能。键合铜丝虽然还存在着一定的不足之处，暂时无法完全替代键合金丝，但是其具有优良特性和较低成本，竞争优势明显。随着高级IC封装技术的发展，铜键合丝存在的问题将得到解决，铜键合丝材料将是未来电子封装业的必然趋势。中企顾问网发布的《2023-2029年中国键合铜丝产业发展现状与市场年度调研报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：第一章 中国键合铜丝概述 第一节 行业定义 第二节 行业特点和用途 第三节 行业发展历程 第二章 国外键合铜丝市场发展概况 第一节 全球键合铜丝市场分析 第二节 亚洲地区主要国家市场概况 第三节 欧洲地区主要国家市场概况 第四节 美洲地区主要国家市场概况 第三章 2022年中国键合铜丝环境分析 第一节 中国经济发展环境分析 第二节 行业相关政策、标准 第四章 中国键合铜丝技术发展分析 第一节 当前中国键合铜丝技术发展现状分析 第二节 中国键合铜丝技术成熟度分析 第三节 中、外键合铜丝技术差距及其主要因素分析 第四节 未来提高中国键合铜丝技术的策略 第五章 键合铜丝市场特性分析 第一节 键合铜丝市场集中度分析及预测 第二节 键合铜丝SWOT分析及预测 一、优势键合铜丝 二、劣势键合铜丝 三、机会键合铜丝 四、风险键合铜丝 第三节 键合铜丝进入退出状况分析及预测 第六章 中国键合铜丝发展现状 第一节 中国键合铜丝市场现状分析及预测 第二节 中国键合铜丝产量分析 一、中国键合铜丝生产区域分布 二、2019-2022年中国键合铜丝产量 第三节 中国键合铜丝市场需求分析 一、2019-2022年中国键合铜丝需求量 二、主要地域分布 第四节 中国键合铜丝价格趋势分析 一、2019-2022年键合铜丝价格分析 二、影响键合铜丝价格的因素 三、未来几年键合铜丝市场价格预测 第七章 2018-2022年中国键合铜丝行业经济运行 第一节 2018-2022年行业偿债能力分析 第二节 2018-2022年行业盈利能力分析 第三节 2018-2022年行业发展能力分析 第四节 2018-2022年行业企业数量及变化趋势 第八章 2017-2022年中国键合铜丝进、出口分析 第一节 2022年键合铜丝进、出口特点 第二节 键合铜丝进口分析 第三节 键合铜丝出口分析 第四节 2023-2029年键合铜丝进、出口预测 第九

章 2019-2022年主要键合铜丝企业及竞争格局（企业可自选） 第一节 贺利氏招远及常熟公司
一、企业概况 二、产品结构 三、2019-2022年键合铜丝产品研究 四、发展战略 第二节 北京
达博有色金属焊料 一、企业概况 二、产品结构 三、2019-2022年键合铜丝产品研究 四、发
展战略 第三节 广东佳博电子科技有限公司 一、企业概况 二、产品结构 三、2019-2022年键
合铜丝产品研究 四、发展战略 第四节 天津超强微电子有限公司 一、企业概况 二、产品结
构 三、2019-2022年键合铜丝产品研究 四、发展战略 第五节 宁波康强电子股份有限公司 一
、企业概况 二、产品结构 三、2019-2022年键合铜丝产品研究 四、发展战略 第十章
2023-2029年键合铜丝投资建议 第一节 键合铜丝投资环境分析 第二节 键合铜丝投资进入壁垒
分析 一、经济规模、必要资本量 二、准入政策、法规 三、技术壁垒 第三节 键合铜丝投资
建议 第十一章 2023-2029年中国键合铜丝未来发展预测及投资前景分析 第一节 未来键合铜
丝行业发展趋势分析 一、未来键合铜丝行业发展分析 二、未来键合铜丝行业技术开发方向
第二节 键合铜丝行业相关趋势预测 一、政策变化趋势预测 二、供求趋势预测 三、进、出口
趋势预测 第十二章 2023-2029年业内对中国键合铜丝投资的建议及观点 第一节 投资机遇键
合铜丝 第二节 投资风险键合铜丝 一、政策风险 二、宏观经济波动风险 三、技术风险 四、
其他风险 第三节 行业应对策略

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202308/395188.html>